

### VACUUM THERMAL INSULATION MATERIAL

Publication number: JP11257574 Publication date: 1999-09-21

Inventor: KURODA TOSHIYA; SAKATANI TAIICHI

Applicant: KURODA TOSHIYA; SAKATANI TAIICH
Applicant: SUMITOMO CHEMICAL CO

Classification:

- international: B32B3/26; B32B9/00; F16L59/06; B32B3/26;

B32B9/00: F16L59/06: (IPC1-7): F16L59/06; B32B3/26;

B32B9/00

- European:

Application number: JP19980058668 19980310 Priority number(s): JP19980058668 19980310

Report a data error here

#### Abstract of JP11257574

PROBLEM TO BE SOLVED: To maintain excellent thermal insulation property for a long time by vacuum-exhausting a hollow part containing a core material which is covered with a resin layered product having a thin film layer made of a specific element belonging to 2A group, 3A group, 3B group, 4A group, 6A group, and 8 group and a gas barrier resin composition layer. SOLUTION: A thin film layer composed of a compound containing at least one kind of element whose atomic number is 12 or more and which belongs to 2A group, 3A group, 3B group, 4A group, 4B group, 6A group, and group and group on the periodic table or elements is formed. A hollow part containing a core material which is covered with a resin layered product having this thin film layer and at least one layer of gas barrier resin composition layer composed of this thin film layer, resin and inorganic layer compound is vacuum-exhausted to manufacture the required vacuum thermal insulation material. As an element used in this thin film layer, a layer composed of sillion is more preferable, and the gas barrier resin composition layer is formed in such a way that its oxygen permeability at a temperature of 23 deg.C and relative humidity of 50% is 0.1 co/mc/e>. day atm or less.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

特期平11-257574 (43)公開日 平成11年(1999) 9 月21日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	徽川記号	F I				
F16L 59/06		F 1 6 L 59/06				
B 3 2 B 3/26		B 3 2 B 3/26		Λ		
9/00		9/00 ^				
		客查請求	未請求	請求項の数10	OL	(全 10 頁)
(21)出顧番号	<b>特願平10-58668</b>	(71)出顧人	000002093 住友化学工業株式会社			
(22) 出版日	平成10年(1998) 3月10日		大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号			
		(72)発明者	大阪府	数也 高槻市塚原2丁[ ック株式会社内	目10番1	サ 住化プ
		(7%)発明者	阪谷 泰一 大阪府高機市塚原2丁目10番1号 住化プラステック株式会社内			
		(74)代理人	弁理士	久保山 隆	(外1名	)

## (54) 【発明の名称】 真空断熱材

(57)【要約】

【課題】長期にわたり断熱性を維持する真空断熱材を提供すること。

【解決手段】2族、3族、4族、5族、6族および8族 の少なくとも1種の元素を含有する薄膜層と、樹脂と無 機層状化合物とからなるガスバリア性樹脂組成物層とを

それぞれ少なくとも1層有する樹脂積層体で覆われたコ ア材含有中空部を真空排気してなる真空断熱材。

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】原子番号が12以上であってかつ制期律表 の24版、34版、38版、4A版、4B版、6A版お よび8版に関する少なくとも「権の元素または注意元素を 含有する化合物からなる汚賊関と、樹脂および無機層状 化合物とからなるガスパリア性樹脂組成物層とをそれぞ れ少なくとも1周有する樹脂積層体で覆われたコア材含 有中容部を象字単気してなる意容断熱材。

【請求項2】化合物が酸化物である請求項1に記載の真空断熱材。

【請求項3】 元素が3 B族または4 B族に属する請求項 1 または2 に記載の真空断熱材。

【請求項4】元素がアルミニウムまたは珪素である請求 項3に記載の真空断熱材。

【請求項5】薄膜層が蒸着により得られたものであることを特徴とする請求項1に記載の真空断熱材。

【請求項6】ガスパリア性樹脂組成物層の23℃、50 %RHにおける酸素透過度が0.1cc/w day atm以下 であることを特徴とする請求項1または2に記載の真空 肝熱材

【請求項7】無機層状化合物がアスペクト比50~50 00である請求項1~6記載の真空断熱材。

00 とある請求項1~6記載の異空間が付。 【請求項8】無機層状化合物のアスペクト比が200~

3000である請求項1~6に記載の真空断熱材。 【請求項9】冷蔵または冷凍用途に用いる請求項1から 8のいずれか1項に記載の真空断熱材。

【請求項10】建材用途に用いる請求項1から8のいずれか1項に記載の真空断熱材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は真空断熱材に関する.

#### [00002]

【従来の技術】ガスパリア性材料で形成された容器または外包材等で密閉された構造体の内部を裏空排気し断熱効果を高める方法は従来より助われており、さらに断熱効果を高めるために、該構造体の内部にコア材を充填具臭空排気した真空衝熱材を知られている。このような真型所熱材においては、内部を高重空度に保持することにより気体伝統を小さくして断熱性を向上させているため、その脈発性を長期にわたって維持するためには、例えば上記構造体には極めて優れたガスパリア性能を有する材質を使用する必要がある。

【〇〇〇3】かかる村菅としては、成形性の観点から樹脂、特に熱可塑性樹脂の使用が好ましいが、ガスバリア 性に優れる樹脂の代表例であるPVDC(ポリビニリデ ンクロライド)またはEVOH(エチレン一酢酸ビニル 共重合体の鹼化物)等でもそのガスバリア性は真定断熱 材としては不十分であり、得られる構造体の断熱性を長 期にわたって維持することは困難であった。そこで樹脂 期にわたって維持することは困難であった。そこで砂脂 のガスバリア性を改良する目的で、例えば特開昭63-279083号公報、特開昭63-233284号公報 には、アルミニウム箔を熱可製性樹脂フィルムに積層し た金尾精環体が記載されている。

【0004】しかしながら、上記金属積層体からなる裏型断熱材は、長期にわたって高真空度を維持することはできるが、アルミニウム等の金属は熱伝導率が大きいため(例えばアルミニウムの熱伝導率は対200W/m Kであるのに対し、ポリアロビレン倒船は約0、23W/m K、空気で約0、02W/m K)、熱が金属部分を伝って移動する所謂ヒートブリッジが発生し、初期の断事権能は大観に低下する。

【〇〇〇5】ヒートプリッジを抑制する目的で、全風層の附みを薄くすることも考えられてはいるが、一般に金 風を熱可塑性樹脂層に精増する場合、アルミコウム学の金属を高温で一旦気化させ樹脂増の表面に蒸着させたり、圧延等により金属箔を別途作成した後、樹脂層に積 層したりするため、これらの方法では金属層の原みを薄くすると多くのピンホールが生じ、金属層を設けたにもかかわらずガスバリア性が低下し、長期にわたる断熱性 能が低下する結果となった。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題を解決するため鋭窓検討した結果、増脂と無機層状化合物とからなる樹脂組成物層が高いガスバリア性を有することを見出し、かつ当該ガスバリア層と、金属またはその化合物からなる薄膜層と併用することにより、優れた熱断性から長期にわたって断熱性が維持される真空断熱材が得られることを見出し、本発明に並った。

【〇〇〇了】すなわち本穂明は、原子番号が12以上で あた、40版、6人族および8族に属する少なくとも1種 の元素または該元素を含有する化合物からなる灌漑層 と、樹脂もよび無機層状化合物とからなる方式パリア性 樹脂組成物層とをそれぞルウなくとも1種有する樹脂積

樹脂組成物層とをそれそれ少なくとも1層有する樹脂積 層体で響われたコア材含有中空部を真空排気してなる真 空助熱材を提供するものである。以下本発明を詳細に説 明する。

## 【発明の実施の形態】

【0008】未発明の清機幅は原子番号が12以上であってかつ周期階表の2A族、3A族、3B族、4A族、4B族、6A族および8族に関する少なくと61種の元素または試売業を含有する化合物からなる層であり、たとえば金属補原層や酸化物、ハロゲン化物等の化合物からなる層があて、なかでも元素または酸化物からなる層が好ましい。かかる元素のなかでも、入手のしそすさ等の観点から、3B族および4B族の元素が好ましく、アルミーウム、珪素またはこれらの酸化物からなる層がよりました。

【0009】薄膜層の厚みは得られる真空断熱材の断熱

性とガスバリア性を損なわない範囲であれば特に制限は なく、またその形成方法も特に限定ははないが、断熱性 の観点から、より薄い臓が得られる例えば蒸着等により 後述する基材層等に形成することが好ましく、後述する ような蒸着フィルムを用いてもよい。

【0010】本発明で用いられる無機関状化合物とは、 単位性結構を近いに積み速で、一層状構造をしている 無機化合物をいう。層状構造とは、原子が生存結合等に よって施く結合して密に配列した面が、ファンデルワールス力等の場 始合力によっては紅乎行に積み重なった 構造をいう。無機層状化合物としては、得られるフィル 人積層体のカズバリで性、終済性および天手のしやすさ の観点から、後述する方法により測定したアスペクト比 が50以上500以上300以下が特を肝ましい。ま た、後述する荷法により測定した対性が がまして、200以上300以下が特を肝ましい。ま た、後述する荷法により測定した対性が 大法により測定した対径が50m以下であることが好ま しく、3am以下がより格ましい。

【0011】かかる無機関状化合物の具体例としては、 グラファイト、リン酸温系は熱体型化合物(リン酸ジル コニウム系化物)、カルコプン化物(IV版 (Ti、 Zr、Hf)、V族(V、Nb、Ta)およびVI族 (Mo、W)のジカルコゲン化物であり、式MX。で表 かされる。ここで、Xはカルコゲン(S、Se、Te) を示す。)、粘土系鉱物などをあげることができる。

【0012】本発明で用いられる無機開収化合物のアスペクト比(2)とは、Z=L/aの関係から求められる 比である。ここに、しは、分散液中、上記した回折/散 乱法による軽強制定法により求めた無機層状化合物の地径(体極基準のメジアン径)であり、aは、無機層状 合物の単位原外である。この「単位原みa」は、後述する粉末X線回折法等によって、無機層状化合物単独の測 使に2分、定決められる値である。より具体的には、機 物性2分。機能CX線回折で一分の強度を取った図1の グラフに模式的に示すように、観測される回折で一クの うち最も低所側のビークに対応する角度のから、Bra ス家の式(10.42 Ds sin 0 2 n = 1, 2, 3 ・

・) に基づいて求められる間隔を、「単位厚みa」とす る(粉末 X線回析法の詳細については、例えば、塩川二 朗監修「機器分析の手引き(a)」69頁(1985 年)化学回人社発行を参照することができる)。

【0013】分散液から溶焼を取り除いてなる側部組成物を粉末X線回所した際には、通常、該樹脂組成物における無機原状化合物の面間隔のを求めることが可能である。より具体的には、操動に20、緩軸にX線回所ビークの強度を取った図2のグラフに模式的に示すように、上記した「単位原みa」に対応する回折ビーク位置より、低角(間隔が大きい)個に観測される回折ビークのち、最も低角側のビークに対応する間隔を「面間隔」(a<d)とする、図3のグラフに模式的に示すば、図3のグラフに模式的に示すば、図3のグラフに模式的に示す

うに、上記「面間隔d」に対応するビークがハロー(な いしバックグラウンド)と重なって検出することが困難 な場合においては、20 dより低角側のベースラインを 除いな部分の面積を、「面間隔d」に対応するビークと している。ここに、「0 d J は、「(単位長さa)+

(樹脂1本類の幅)」に相当する回折角である(この面間隔dの決定法の詳細については、例えば、岩生周一ら編、「粘土の事典」、35頁以下および271頁以下、1985年、(株)朝倉書店を参照することができ

【0014】このように樹脂組成物の粉末X級回析において観測される回折ビーク(面間隔くは対応)の「積分強度」は、基準となる回折ビーク(面間隔)は」に対応)の積分強度に対する相対比で2以上(更には10以上)であることが好ましい。通常は、上記した簡間隔値と「単位原本」との差、すなわちkー(dーa)の値(「長さ」に検算した場合)は、樹脂組成物を構成する樹脂1本類の幅に等しいかこれより大である「樹脂1本類の幅」、このような「樹脂1本類の幅」は、シミュレーション計算等により求めることが可能であるが「例えば、「高分子化学評論」、10~1~10~1~19条1年、化学研入参解り、ボリビニルア

【0015】樹脂組成物中の無機層状化合物の「真のア スペクト比」は直接測定がきわめて困難である。上したアスペクト比2=レイスは、必ずしも、樹脂組成物 中の無機類状化合物の「真のアスペクト比」と琴しいと は限らないが、下記の理由により、このアスペクト比Z をもって「真のアスペクト比」を近似することには妥当 性がある。

ルコールの場合には4~5オングストロームである(水

分子では2~3オングストローム)。

【0016] 樹脂組成物の粉末X線回折法により求めら 定により求められる「単位原本」との間にるく付なる 関係があり、且つ(dーa)の値が該組成物中の例能1 本鎖の幅以上である場合には、健脂組成物中において、 無機層状化合物の層間に樹脂が挿入されていることとな る。したがって、樹脂組成物中の無機層状化や物の原み。 を上記「単位別本』で近似すると、までから樹脂組 成物中の「真のアスペクト比」を、上記した無機層状化 合物の分散液中での「アスペクト比乙」で近似すること には、光分を受性がある。

【0017】上述したように、樹脂組成物中での真の粒 経測定はきよめて困難であるが、樹脂中での無機層状化 合物の粒径は、分散液中(樹脂/無機層状化合物/溶 繋)の無機関状化合物の粒径とかなり近いと考えること ができる。但し、同折/散乱法で求められる分散液中で の粒径しは、無機層状化合物の長径し加α×を越える可 能性はかなり低いと考えられるため、真のアスペクト比 (Lmax/a)が、未発明で用いる「アスペクト比 Z」を下回る(Lmax/a、Z)可能性は、理論的にはかなり低い。上述した2つの点から、本発明で用いるアスペアト比の定義Zは、光分な妥当性を有するものと考えられる。本明細書において、「アスペクト比」または「発経」とは、上述で接続した「アスペクト比」または「発経」とは、上述で実施した「アスペクト比」または「発経」とは、上述で実施した質性」を意味する。

【0018】上速したようなアスペクト比の観点から、 無機層状化合物をしては溶媒に膨凋または小き間する無 機層状化合物が穿ましく用いられる。本発明に用いる無 機層状化合物が溶媒への影消またはへき間の程度は、以 下の影濁およびへき間試験により評価することができ

る。該無機層状化合物の粉割の程度は、下記影測性試験 において約5以上(きらには約20以上)の程度である ことが哲ました。一方。該無機関析状化合物の今間の程 度は、下記へき開性試験において約5以上(きらには約 20以上)の程度であることが好ましい。ただしこれら の測定においては、溶媒として、無機関状化合物の密度 より小さい密度を有する溶媒を用いる。例とば、無機層 状化合物が天然の粉割性粘土鉱物である場合、該溶媒と しては、水を用いることが好ましい。

版のスペースといるにいかでいている。 ( 00 20 1 へら衛性妊娠): 無機層状化合物3 0 g を溶媒1500m Lにゆっくり加え、分散機にて充分か 敗した後(23 つ)、分散域100m Lを 20 1時間程 度静置後、上記と同様に上澄みとの界面の日盛りから無 機層状化合物分散層の体積を流む、この数値が大きいほ どへき間性を高いといえる。

【0021】溶線に影響またほへき開する無機層状化合物としては、溶媒に影響またはへき開性を有する粘土鉱物が好適に使用できる。粘土系鉱物は、一般に、シリの四面体層の上部に、アルミニウムやマグネシウム等を中心金属にした8面体層を有する2層構造よりなるタイプと、シリカの4面体層が、アルミニウムやマグネシウム等を中心金属にした8面体層を開閉から挟んだ3層構造よりなるタイプに外環される。

【0022】前者としてはカオリナイト族、アンチゴラ イト族等を挙げることができ、後者としては層間カチオ ンの数によってスメクタイト族、バーミキュライト族、 マイカ辉等を挙げることができる。

【0023】具体的には、カオリナイト、ディッカイト、ナクライト、ハロイサイト、アンチゴライト、クリソタイル、パイロフィライト、モンモリロナイト、ヘクトライト、テトラシリリックマイカ、ナトリウムテニオライト、白雲母、マーガライト、クルク、バーミキュコ

イト、金雲母、ザンソフィライト、緑泥石等をあげるこ とができる。

【0024】無機層状化合物を診罰させる溶螺は、例え ぼ天然の膨調性粘土鉱物の場合、水、メタノール等のア ルコール類、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキ シア・アセトン等が挙げられ、木やメタノール等のアル コール物がより好ましい。

【〇〇25】本発明のガスバリア性樹脂組成物層に用いられる樹脂としては例えば、ボリビニルアルコール(P ベス) および突懸されたポリビニルアルコールは、 重合体(EVOH) および突懸されたエチレンービニル アルコール共連合体等の突性エチレン・ビニルアルコール ル大連合体、ボリ塩化ビニリデン(PVDC)、ポリア クリロニトリル(PAN)、多糖類、ボリアクリル般お よびそのエステル類などが得ましい。

【0026】また、好ましい例としては、樹脂単位重量 当りの水素結合性基またはイオン性基の重量与率が2 0%~60%の割合を第足さる高米素結合性樹脂があげられる。さらに好ましい例としては、高水素結合性樹脂があげられる。さらに好ましい例としては、高水素結合性基の 重量百分率が30%~50%の割合を溜足するものがあいたがあります。 がある。高水素結合性樹脂の水素結合性基としては水酸基、アミノ基、チオール基、カルボキシル基、スルホン酸基、紫とが挙げられ、イオン性基としてはカルボキシレート基、スルホン酸イオン基、横酸イオン基、ボスホニウム基などが挙げられ

【0027】高水素結合性樹脂の水素結合性基またはイ オン性基のうち、さらに好ましいものとしては、水酸 基、アミノ基、カルボキシル基、スルホン酸基、カルボ キシレート基、スルホン酸イオン基、アンモニウム基、 などが挙げられる。

【0028】 具体例としては、例えば、ボリビニルアルコール、ビニルアルコール分率が41 モル%以上のエチレンービニルアルコール共連合体、とドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、アミロース、アミロペクチン、ブルラン、カードラン、ザンタン、チチン、キトサン、セルロース、ブルラン、キトサンなどのような多糖類、ボリアクリル酸、ボリアクリル酸、ドリアクリル酸、ドリアクリルをトリウム、ボリベンゼンスル・お飲、ドリペンゼンスル・お飲、ドリペンゼンスル・水砂、ドリペンゼンス、ボリアリルイミン、ボリアリルアミン、そのアンモニウム塩ポリビニルチオール、ボリグリセリン、などが挙げられる

【0029】高水素結合性樹脂のさらに好ましいものと しては、ポリビニルアルコール、多糖類がおげられる。 ポリビニルアルコールとは、酢酸ビニル型合体の酢酸エ ステル部分を加水分解(けん化)して得られるものであ り、正確にはビニルアルコールと酢酸ビニルの共重合体 となったものである。ここで、けん化の割合はモル百分 率で70%以上が好ましく、特に85%以上のものがさ らに好ましい。また、重合度は100以上5000以下 が好ましい。

【0030】 多糖類とは、 種々の単糖類の総重合によって生体系で合成される生体高分子であり、ここではそれらをもとに化学修飾したものも含まれる。 たとえば、セルロースおよびとドロキシメチルセルロース、とドロキシエチルセルロース、などのセルロース講導体、アミロース、アミロペクチン、アルラン、カードラン、ザンタン、キチン、キトサン、などが挙げられる。

【0031】本発明において、無機層状化合物と樹脂と の組成比(重量比)は、断熱効果および成形性の観点から、(無機層状化合物/樹脂)が重量比で5/95~90/10 が範囲が好ましく、5/95~50/50の範囲であることがよ り好ましい。

【0032】また得られる東空脈熱料の長期にわたる断 無性の維持の観点から、ガスバリア性樹脂組成物層の2 3℃、50%日日における危寒透過度は0、2cc/㎡ d ay atu以下が君ましく、0、1cc/㎡ day atu以下がま り好ましく、0、0001cc/㎡ day atu以下が終ま ましい。23での酸素透過度が小さすぎる場合、高温で の酸素透過度を調ベアレニウスプロットで23でに外挿 して求めてもよい。

【0034】高圧分散装置としては、例えばMicro fluidicsCorporation社製起高圧ホ モジナイザー(商品名マイクロフルイダイザー)あるい はナノマイザー社製ナノマイザーがあり、他にもマント ンゴーリン型高圧分散装置、例えばスミフードマシナ リ製ホモゲナイザー等が挙げられる。

【〇〇35】さらに、木発明の効果を損なわない範囲 で、上記樹脂組成物中には、架橋和、紫外線吸収剤、着 色剤、酸化防止剤等のさまざまな添加剤を混合してもよ い。 【0036】本発明の真空胎熱材は、上記準順層とガス パリア性樹脂組成物層とをそれぞれ少なくとも1層有す る樹脂積屑体で覆われたコア材含有中空部を有してお り、該中空部内を真空排気することにより、断熱効果を より高かたものである。また、中空部は樹脂積積体でそ の全体が覆れたいてもよいが、中空部が該積屑体で覆 われていてもよいが、中空部が該積屑体で覆 われていない領域を有している場合、該頭域を他のガス パリア性の材質で覆負か。または該頭域の配合体層体 が覆っている面積に対してガスバリア性の観点から無視 できる程度であることが断熱性の持続の観点から始まし

【0037】用いられるコア材としては、断熱性を有する物であれば特に制限はないが、例えば、JIS R 2618により測定した時の熱に薄率が0.1W/m・大未満のものが好ましい。コア材の具体例としては、パーライト粉末、シリカ粉末、光降シリカ粉末、ガラスウール、ロックウール、進速樹脂発泡体等が例示できる。100%進通ウレタン発泡体が軽量性の観点から好ましい。

【〇〇38】また必要に応じて明清ゲックー材と呼ばれる気体等に対して吸着性を有するものを併用してもよいし、ゲッター材をコア材として代用してもよい。 【〇〇39】また本発明の真空断熱材の中空部内には、中空構造体を有していてもよい、中空構造体を形成は特に制度はなく、直方体、立方体、球等が挙げられるが、

財熱性の観点から、該中空構造体を形成する壁の厚みは
10mm以下が好ましく。5mm以下がより好ましく、
1mm以下が特に好ましい。また、その構成材料は特に制限はないが、得られる真空断熱体の断熱性の観点から、樹脂製が好ましい。

【0040】かかる樹脂としては、例えば、低密度また は高密度ボリエチレン、エチレンープロピレン共重合 体 エチレンーブテン共重合体 エチレンーヘキセン共 重合体、エチレンーオクテン共重合体、ポリプロピレ ン、エチレン一酢酸ビニル共重合体、エチレンーメチル メタクリレート共重合体、アイオノマー樹脂などのポリ オレフィン系樹脂、ボリエチレンテレフタレート、ボリ ブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレートな どのポリエステル系樹脂。ナイロンー6。ナイロンー 6,6、メタキシレンジアミン-アジピン酸縮重合体、 ポリメチルメタクリルイミドなどのアミド系樹脂、ポリ メチルメタクリレートなどのアクリル系樹脂、ポリスチ レン、スチレン-アクリロニトリル共重合体、スチレン ーアクリロニトリルーブタジエン共重合体、ポリアクリ ロニトリルなどのスチレンおよびアクリロニトリル系樹 脂、トリ酢酸セルロース、ジ酢酸セルロースなどの疎水 化セルロース系樹脂、ボリ塩化ビニル、ボリ塩化ビニリ デン、ポリフッ化ビニリデン、テフロンなどのハロゲン 含有樹脂、ポリビニルアルコール、エチレンービニルア ルコール共南合体、セルロース誘導体との水素結合性 樹脂、液晶ポリエステル樹脂などの液晶性ポリマー、ボ リカーボネート樹脂、ボリサルホン樹脂、ボリエーデル サルホン樹脂、ボリエーテルエーテルケトン樹脂、ボリ フェニレンオキシド樹脂、ボリメチレンオキン樹脂、 アラミド樹脂等のエンジニアリングブラスチック系樹 脂、エボキン樹脂、ウレタン樹脂、フェノール樹脂など がみばられる

【0041】さらに上記中空構造体は上述したようなコ ア材および/またはゲッター材をその内部に有していて もよい。

【0042】本発明における協願精層体としては、例えて、 焼金管理、基材層、上記電機関站よびガスパリア性 的脂組成物層からなる積層体が例示できるが、その層構 成は特に制限はなく、また電販層とガスバリア性関脂組 成場物では原閉を対しているよいし、両者の間に他の 樹脂層が積層されていてもよい。熱融着層を有する積層 体を用いる場合は、熱機管便度の概点から熱離着層を截 内層(コア相側)とする方が終ましい。

【0043】上記樹脂積層体で横われた中空部の高空排 成の方法と特に制限はないが、例えば、樹脂積層体を熟 耐着等により発状物とし、該変状物内にコフト等を入 れ、炎状物内を東空排気した後割割する方法、中空構造 体に真空吸引孔を設け、真空排気後、当該吸引孔を封止 する方法等が例示できる。

【0044】本発明の樹脂積層体で獲われた中空部内の 圧力は、通常1下の下以下にである。断熱効果の観点 から、0.1下の下以下がより好ましく、0.01下 の下に以下が堵に好ました。

【0045】上述したガスバリア性樹脂組成物層および 薄膜層以外の、例えば基材層のような他の層として用い られる基材は特に限定されない。例えば樹脂であれば、 ポリエチレン (低密度、高密度)、エチレン-プロピレ ン共重合体、エチレンープテン共重合体、エチレンーへ キセン共重合体、エチレンーオクテン共重合体、ポリプ ロピレン エチレン一酢酸ビニル共重合体 エチレンー メチルメタクリレート共重合体、アイオノマー樹脂など のポリオレフィン系樹脂、ボリエチレンテレフタレー ト、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタ レートなどのボリエステル系樹脂、ナイロン-6、ナイ ロンー6、6、メタキシレンジアミン-アジピン酸縮重 合体、ポリメチルメタクリルイミドなどのアミド系樹 脂、ポリメチルメタクリレート、などのアクリル系樹 脂、ボリスチレン、スチレン-アクリロニトリル共重合 体、スチレンーアクリロニトリループタジエン共重合 体、ポリアクリロニトリルなどのスチレンおよびアクリ ロニトリル系樹脂 トリ酢酸セルロース、ジ酢酸セルロ ースなどの疎水化セルロース系樹脂、ポリ塩化ビニル、 ポリ塩化ビニリデン、ポリフッ化ビニリデン、テフロン たどのハロゲン含有樹脂 ポリビニルアルコール。エチ 【0046】また、積層体に熟脱着層を設ける場合、該 熟盤着欄に用いられる樹脂は、ヒートシール強度や樹脂 度などの脱省の問題から、ボリエチレン(低密度、高密 度)、エチレンービニルアルコール共運合体、エチレン 一プロピレン共連合体、エチレンーガラン共連合体、 チレンーペキセン共連合体、エチレンーインメチルー1 ーペラアン共連合体、エチレンーカーン共連合体、 リプロピレン、エチレン一部酸ビニル共進合体、エチレン リプロピレン、エチレン一部酸ビニル共進合体、エチレン レーメタクリル酸メチル共連合体、エチレンーアクリル 酸メチル共連合体、エチレンーアクリル酸共動合体、アイオノマー側脂などのボリオとフィン系制備、アクリロニトリ の、ナイロン66等のポリアミド樹脂、アクリロニトリ ル アタジエン スチレン共産合体、アクリロニトリ スチレン共連合体、アクリロニトリル共産合体ボリメチ ルメタクリレート等のポリアクリレート等が挙げられ る。

【0047】また、樹脂と無機関化合物からなる樹脂 組成物を基材障等の他の層に結層する方法としては、特 に限定はされない。他の層がたとえばフェルムやシート の場合には、組成物の途工液を基材表面に塗布、乾燥、 熱処理を行うコーティング方法や、組成物フェルムを後 からラミネートする方法などが終ましい。コーティング 方法としては、ダイレクトグラビア法やリバースグラビ ア法及びマイクログラビア法、2本ロールビートコート 法、ボトムフィード3本リゾースコート法等のロールコ ーディング法、及びドクターナイフ法やダイコート法、 ティップコート法、バーコーティング法やこれらを組み 合わせたコーティング法などの方法が挙げられる。

【0048】熱風着層を積層する場合もその方法は特に 販定はされないが、たとえば上記他の層またはガスバリ ア性間隔組成物層の上にドライラミネートする方法、な どが好ましい例として挙げられる。また、各層は、層間 の密蓄強度の観点から、コロナ処理、メンケ処理、 総処理やアンカーコート利などの処理がされていてもよ ω.

【0049】また、本発明の真空断熱材には、必要に応じて内部の真空度を調べるための検知体を設けてもよ

【0050】また、各層には木発明の効果を損なわない 範囲で、紫外線吸収剤、架橋剤、着色剤、酸化防止剤等 の通常、樹脂に配合される市販の種々添加剤等を配合し てもよい。

【0051】本発明の真空断熱材は、断熱性能に優れ、 冷蔵(10で以下)神または冷蔵室や冷凍(0で以下) 伸または冷凍空等の壁等の所熱材とする、冷蔵または冷 凍用途に用いることができる。またさらに本発明の真空 断熱材は天井、壁、床等の断熱材として用いる建材用途 に用いることできる。

## [0052]

【発明の効果】 本発明の真空断熱材は従来のものと比較 して断熱性に優れ、かつ美間にわたり断熱性が維持され るものである。さらに本発明の真空断熱材は、保冷、保 温等断熱を必要とする各種用途(例えば、冷蔵庫、冷蔵庫、保倉、康 庫、保冷車、車の天井部、バッテリー、冷凍または冷蔵 能、保温コンテナー、冷凍または保冷用ショーケース、 携帯用クーラ・料理用保温ケース、自動販売機、太陽 熱温水器、床販房、床下、壁または壁内、天井部、屋根 裏都屋等の建材、熱水または冷却水の配管、低温流体を 移送する停管その他アラント機器類、表料、寝具等)の 断熱材として打造に用いることができる。

## [0053]

【実施例】以下、実施例により本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。 【0054】各種物性の測定方法を以下に記す。

【0056】[ヒートシール条件] 温度208℃、時間 0.5秒、ヒートシール幅10mm(ヒートシーラー: FUJI IMPULSE T230:FUJI IM PULSE CO. LTD)で行った。

れた恒温室内に測定サンプルを入れて測定した。

【〇〇57】 [厚み測定】〇、5 女 m以上はデジタル厚 み計により測定した。〇、5 女 m 未満は重量分析法(一 定面積のフィルムの重量測定値をその面積で除し、さら に組成物比重で除した)、または、ガスパリア性樹脂組 成物層と基本層との積削体の場合などは、元素分析法。

版物層と基材が出ていれば高いが高さませな。 (積層体の特定無機元素分析値(組成物層由来)と無機 層状化合物単独の特定元素分率の比から本発明の樹脂組 成物層と基材の比を求める方法)によった。

【0058】 [粒径測定] 超微粒子粒度分析計(BI-

90,ブルックヘブン社製)、温度25℃、水溶媒の条件で測定した。動的光散乱法による光子相関法から求め た中心径を粒径しとした。

【〇〇59】 「アスペクト比計算】 \総回折装置 (XD 5A、(株)島津製作所製)を用い、無機環状化合物 単独と樹脂制成物の粉末法による回折測定を行った。こ れにより無機層状化合物の雨間隔(単位厚み) aを求 め、さらに樹脂組成物の回形測定から、無機関状化合物 の面間隔が広がっている部分があることを確認した。上 速の方法で求めた粒径しをもちいて、アスペクト比Z は、ZーL/aのお式により決定した。

【0060】「途工液1]分散釜(商品名:デスバMH - L、浅田鉄工(株)製) に、イオン交換水 (0.7μS/cm 以下)を3551g入れ、さらにポリビニルアルコール (PVA117H;(株)クラレ製、ケン化度;99.6%、重 合度1700) を200g入れ、低速攪拌下(1500rp m, 周速度4.10m/min)で95℃に昇温し、1 時間攪拌し、溶解させた。次に、攪拌したまま60℃に 温度を下げた後、天然モンモリロナイト(クニピアG: クニミネ工業(株)製)を粉末のまま100g添加し、モ ンモリロナイトが液中にほぼ沈殿したことを確認後、高 連接性 (3100rpm, 周速度8, 47m/min) を90分行い、トータル固形分濃度8wt%の樹脂組成 物混合液(A)を得た。混合液(A)をフィルム状にキャ ストして、X線解析を行い、ピークから底面間隔を求め ると41、2オングストロームであり、充分にへき開さ れていた。動的光散乱方で求めた当該天然モンモリロナ イト (クニピアF) の粒径は560nm、粉末X線回折 から得られた a値は1.2156 nmであり、アスペク ト比(Z)は461であった。

【0061】さらに、シリコーン系界面活性剤SH37 46(東レ・ダウコーニング(株)製)を0.38g添加した液を塗工液1とした。

【 0062】 [実施例 1] 厚さ12μmのアルミナ業者 2 軸蜒伸ボリエチレンテレフタレートフィルム (VMーPET、番手1170;東洋メタライジング(株)製)を 基材層とし、蒸着面上にアンカコート剤 (アドコートA D 3 3 5 / CAT10=15 / 1 (重量比):東洋モートン (株)製)をグラビア途工(テストコーター: 康井 特機(株)製:マイクログラビア途工法。塗工速度3m/分、乾燥温度80℃)した。当該アンカーコート層の 6 位場厚みは0.15μmであった。途工後1をグラビア 生工方法(テストコーター: 康井 特機製(株):マイクログラビア途工法、塗工速度6m/分、乾燥温度100で)により、アルーコート層の上に塗工した。塗工層の鞍砂煤厚みは0.5μmであった。

【0063】そして、上記で得られた塗工フィルムの塗工層に、ウレタン系接着剤(ユーノフレックスJ3: 三洋化成製)を用いて、表面コロナ処理したLLDPE (関フィル(株)製: KF101: 厚み40μm)を塗工 層の上にドライラミネートし積層フィルムを得た。そして、当該積層フィルムのガスバリア性を測定した(表 1).

[参考例1]上記得られた積層フィルス名枚を用い、内層であるLLDPE層の3方を熟職者して250mmメラ50mmメラ50mmメリカの10mmを対象は物を作製した。次いで、桑沢郷か中にコア材として120でで1時間加熱処理を行った100%達通ウレタン発泡体(平均セル径75ル、クラボウ(株)製き充填し、さらに袋内を真空シーラー(NPC(株)製)により内部圧力が60、01でロードになるように袋状物の残りの1方を熱量者して真空肺熱材を得る。得られる真空肺熱材の熱伝導率は極めて低く、かつ経時後の断熱性の低下の極めて少ないものとなる。

【0064】 「実施例2] 厚さ12 μmのアルミナ蒸着 2. 鮭延伸ナイロンフィルム (VM-ON: 東洋メタライ ジング(株)製)を基材層とし、蒸着面上にアンカコート 剤(アドコートAD335/CAT10=15/1(重 量比):東洋モートン(株)製)をグラビア塗工(テス トコーター;康井精機(株)製:マイクログラビア塗工 法、塗工速度3 m/分、乾燥温度80℃)した。当該ア ンカーコート層の乾燥厚みは0.15 μmであった。塗 工液1をグラビア塗工方法 (テストコーター; 康井精機 製(株):マイクログラビア塗工法、塗工速度6m/ 分、乾燥温度100℃)により、アンカーコート層の上 に塗工した。塗工層の乾燥厚みは0.5 μmであった。 【0065】そして、上記で得られた塗工フィルムの塗 工層に、ウレタン系接着剤(ユーノフレックス J 3:三 洋化成製)を用いて、表面コロナ処理したしLDPE (関フィル(株)製: KF101:厚み40μm)を塗T. 層の上にドライラミネートし積層フィルムを得た。そし て、当該積層フィルムのガスバリア性を測定した(表 1).

[参考例2]上記得られた精閉フィルム2枚を用い、内層であるしLDPに層の3方を熱験者して250mm×250mmの発根物を作製した。次いで、鉄代物の中にコア材として120℃で1時間加熱処理を行った100%連通ウレタシ発泡体(平均セル径75μ、クラボワ(株) 製を充塊し、多らに協内を真空シーラー(FPC (株) 製により内部圧力が0.01下orrになるように袋 状物の残りの1方を熱躁者して真空脈熱材を得る。得られる真空脈熱材の熱伝導率は極めて低く、かつ経時後の断熱性の形下の極めて少ないものとなる。

【0066】 【実施例3】原き20μmのアルミナ素着 2軸延伸ポリプロビレンフィルム (VM-OPP、番手 4000; 東洋メラライジング(株)製) を基材層とし、 蒸着面上にアンカコート剤 (アドコートAD335/C AT10=15/1 (重量形): 東洋モートン(株) 製)をグラビア強工(テストコーター: 康井精機(株) 製:マイクログラビア強工法、強工速度3m/次・乾燥 温度80で)した。当該アンカーコート層の乾燥厚みは、 0.15µmであった。塗工液1をグラビア塗工方法 (テストコーター: 排井箱機製(株):マイクログラビ ア塗工法、塗工速度6m/分、乾燥温度100℃)によ り、アンカーコート層の上に塗工した。塗工層の乾燥厚 みは0.5µmであった。

【0067】そして、上記で得られた塗エフィルムの塗工層に、ウレタン系接着剤(ユーノフレックス月3:三 だ化成製)を用いて、表面コロケ処理したししDPE (関フィル(核)製: KF101: 『み40ルm》を塗工 層の上にドライラミネートし積層フィルムを得た。そして、当該積層フィルムのガスパリア性を測定した(表 1)。

[参考例3]上記得られた積屑フィルム2枚を用い、内層であるLLDPE層の3力を発離者して250mmの条状物を作製した。次いで、発伏物の中にコア材として120℃で1時間加熱処理を行った100%連通ウレタン発泡体下等や中枢径75ル、クラボウ(株)製)を式填し、さらに気内を真空シーラー(NPC(株)製)により内部圧力が0.01Torrになるように袋状物の残りの1方を熱鍵着して真空肝熱材を得る。得られる真空脂熱材の熱伝導率は極めて低く、かつ経時後の断熱性の形での極めて少ないものとなる。

【0068】 [実施例4] 厚さ15μmのアルミナ蒸着エチレンービニルアルコールフィルム (VM-EVO H: 東洋ダクイジング(株)製) を基材層とし、素着面上にアンカコート剤(アドコートAD335/CAT10=15/1(重量比): 東洋モートン(株)製)をグラビア流工(テストコーター: 康井精機(株)製):マイクログラビで流工法、流工速度3m/分、液体速度80℃)した。当該アンカーコート層の乾燥厚みは0.15μmであった。塗工液1をグラビア塗工方法(テストコーター: 康井精機製(株):マイクログラビア流工法、塗工速度6m/分、乾燥温度100℃)により、アンカーコート層の上に塗工した。塗工層の乾燥厚みは0.5μmであった。

【0069】そして、上記で得られた億工フィルムの億工層に、ウレタン系接着剤(ユーノフレックスJ3: 三 学化成製)を用いて、表面コロナ処理したししDFE (関フィル(特)製: KF101: 厚み40 m)を塗工層の上にドライラミネートし積層フィルムを得た。そして、当該積層フィルムのガスバリア性を測定した(表1)。

[参考例4]上記得られた情層フィルム2枚を用い、内層であるLLDPE層の3方を熱隆者して250mm×250mm×250mmの袋状物を作撃した。次いで、気状物の中にコア材として120℃で1時間加熱処理を行った100%連通ウレタン発泡体(平均セル径75ル、クラボウ(株)製)を売退し、さらに染内を真空シーラー(NPC(株)製)を売退し、さらに染内を真空シーラー(NPC(株)税)により内部圧力が0、01下orrになるように袋状物の残りの1方を熱離者して真空断熱材を得る。得ら

れる真空断熱材の熱伝導率は極めて低く、かつ経時後の 断熱性の低下の極めて少ないものとなる。

「実施例5 | 厚さ12 µmの2軸延伸ポリエチレンテレ フタレートフィルム (OPET; 東レ(株)製, ルミラー Q27)を基材層とし、コロナ処理面上にアンカコート 剤(アドコートAD335/CAT10=15/1(重 量比) : 東洋モートン(株)製)をグラビア塗工(テス トコーター: 康井精機(株)製:マイクログラビア塗工 法、塗工速度3m/分、乾燥温度80℃)した。当該ア ンカーコート層の乾燥厚みは $0.15\mu m$ であった。塗 工海1をグラビア送工方法(テストコーター: 康井精機 製(株):マイクログラビア塗工法、塗工速度6m/ 分. 乾燥温度100°C) により、アンカーコート層の上 に塗工した。塗工層の乾燥厚みは0.5 μmであった。 【0070】そして、上記で得られた塗工フィルムの塗 工層に、ウレタン系接着剤(ユーノフレックスJ3:三 洋化成製)を用いて、表面にアルミナ蒸着処理したLD PE (東洋メタライジング(株)製: VM-LDPE,番 **手5000:厚み40μm)を塗工層の上にドライラミ** ネート! 精層フィルムを得た、そして、当該積層フィル ムのガスバリア性を測定した(表1)。

「参考例5]上記得られた積層フィルム2枚を用い、内

層であるししDPE層の3方を熱酸者して250mm× 250mmの磁状物を作製した、次いで、設保物の中に コア材とレロ、20でで、1時間が熱処理を行った10% 連通ウレタン発泡体(平均セル径75 μ、クラボウ(株) 製)を充填し、さらに線内を真空シーラー(バPC(株) 製)を充填し、さらに線内を真空シーラー(バPC(株) 製)を洗り、10mmに対しているとように袋 状物の残りの1方を熱敵着して真空断熱材を得る。得ら れる真空肺熱材の熱伝導率は極めて低く、かつ経時後の 断数性の低りのかとかないものとなる。

【0071】「比較例1] ガスバリア層を、アルミ蒸巻 PETフィルム (VM-PET、E7075: 東洋紡績 (株)製)とし、蒸着面にウレタン系接着剤 (ユーノフレ ックスJ3: 三洋化成製)を用いて、表面コロナ処理し たLLDPE (関マルイ体料)、ドF101: 原み40 μm)を内層としてドライラミネートし積層フィルムを 得た。当該積帽フィルムの截素造過度を測定した。(表 1)

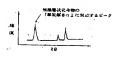
【比較参考例2】さらに実施例1と同様の条件で真空断熱材が得られるが、経時により断熱性が著しく低下するものである。 【表1】 (表1】 (表1】 (表1】

	酸素透過度 23%	cc∕atm·m²·day 55℃	80℃
実施例1	0.1以下	0.1以下	0.1以下
比較例1	1.0	1 2	3 5

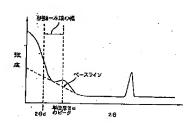
## 【図面の簡単を説明】

【図1】図1は、無機層状化合物のX線回折ピークと、 該化合物の「単位厚さa」との関係を模式的に示すグラ フである。

【図2】図2は、無機層状化合物を含む樹脂組成物のX 線回折ビークと、該組成物の「面間隔 d 」との関係を模式的に示すグラフである。 【図3】図3は、「面間隔d」に対応するビークがハロー(ないレバックグラウンド)と重なって検出することが関連な場合における樹脂組成物のX線回折ビークと、該組成物の「面間隔d」との関係を模式的に示すグラフである。この図においては、29dより低角側のベースラインを除いた部分の面積を、「面間隔d」に対応するビークとしている。



[図1]



[図3]

【図2】

